

世界知的所有権機関 国 既 事 務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



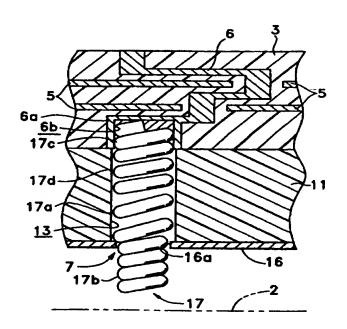
(51)	51) 国際特許分類6 G01R 1/06		A1	(11) 国際公開番号 .		} .	WO97/39361	
				(4	(3) 国際公開日		1997年10月23日(23.10.97)	
(21)	国際出願番号	РСТ/ЈР	297/012	37	(81) 指定国	CN, DE, KR, US.		
(22)	国際出版日	1997年4月10日([10.04.9	77)	添付公開書類 国際編	¥ 郵 供 書		
(30)	優先権データ			1		F.W. 11		
	平8/115782	1996年4月12日(12.04.96)		лP				
	平8/304058	1996年10月30日(30.10.96)		JР				
特顯	平8/350680	1996年12月27日(27.12.96))	JP				
(71)	出願人(米国を除	くすべての指定国について)						
		K SPRING CO., LTD.)[JP/JP]		- 1				
₹236	5 神奈川県横浜市会	金沢区福浦3丁目10番地 Kanaga	ıwa, (JP	"				
(72)	発明者;および	_		1				
		米国についてのみ)						
	俊男(KAZAMA, Tos							
		郡官田村3131番地		1				
	発条株式会社内 Ni	agano, (JP)						
• •	代理人 			- 1				
	士 大島陽一(OSH)							
T 102	. 果尽郁新佰区行9	楽坂6-42 喜多川ビル7階 Tokyo,	, (JP)					
				1				
				- 1				
				- 1			Į.	

(54)Title: CONDUCTIVE CONTACT UNIT SYSTEM

(54)発明の名称 準電性接触ユニットシステム

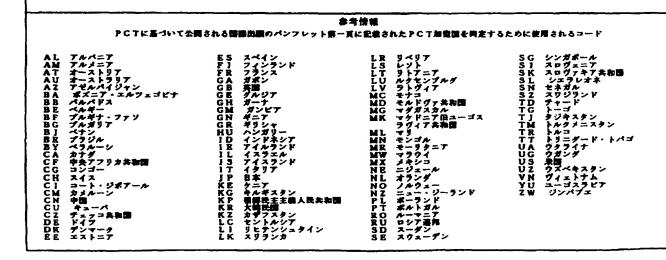
(57) Abstract

In a conductive contact unit, the base-side end section of a compression spring which urges a contact itself or a needle-like contact is housed in a supporting hole bored into a substrate. One end of the internal conductor of the substrate is exposed at the bottom of the supporting hole and the exposed part of the conductor is electrically connected to the base-side end section of the compression spring. Therefore, no electrical connector is required and the electrical resistance between the internal conductor of the substrate and contact is minimized. In order to achieve excellent electrical contact, it is possible to solder the base-side end section of the compression spring to the exposed part of the internal conductor having a flat section or recessed section.



(57) 要約

導電性接触ユニットに於いて、接触子自身又は針状接触子を付勢するための 圧縮コイルばねの基端部が、基板に設けられた支持孔に受容される。基板の内 部導体の一端が支持孔の底部にて露出しており、該露出部分が、圧縮コイルば ねの基端部と電気的に接続される。したがって、電気的コネクタが不要となり、 基板の内部導体と接触子との間の電気抵抗が極小化される。良好な電気的接触 を達成するために、圧縮コイルばねの基端部を、平坦であるか又は凹部が設け られた内部導体の露出部分に対してはんだ付けすることができる。



1

明細書

導電性接触ユニットシステム

技術分野

本発明は、プリント配線板や半導体素子の検査やウェハテストを行うために 用いられるコンタクトプロープやプロープカード、あるいは半導体素子、その 他の電気機器のためのソケットやコネクタなどに適する導電性接触ユニットシ ステムに関するものである。

背景技術

従来、プリント配線板の導体パターンや電子部品などの電気的検査を行うため、またはウェハテスト用などのコンタクトプローブや、半導体素子用ソケット及びコネクタに種々の構造の導電性接触子が用いられている。例えばウェハテストにおいては、DCテストを行い、ウェハを1個ずつ小さなチップに切り離した後に個々のチップにACテストを行っている。

上記ウェハテストにあっては、図16に示されるように、被接触体としての 検査対象であるウェハ2に対して、ニードル状の導電性接触子31を板状支持 体32に設けたプローブカードと呼ばれる検査ユニットにより行うものがある。 そのニードルタイプは、導電性かつ弾性ワイヤを熊手状に設けた接触子31を 用いた構造である。このタイプでは、接触子31のニードル部が長いため、電 気特性が悪く、例えば50MH2位の信号速度が限界とされている。また、被 接触体としてのワークが半球状をなすものに対しては、滑落し易いため、接触 状態が不安定になる。

一方、近年の高速アクセス化に対応するべく開発されたメンプレンタイプとして図17に示されるメンプレンプローブ33が知られている。このメンプレンプローブ33は、支持体32に取り付けたフィルム状基板34に接触子としてのバンプ(突起)35を設けたものである。しかしながら、バンプ35自体に弾性がないため、安定した接触圧(接触抵抗)を得られないという問題があ

る。

そこで、図17に示されるように、フィルム状基板34のバンプ35を設けられた側とは相反する反対面を高圧空気により押すことにより、バンプ35とウェハとの必要な接触状態を確保するようにている。しかしながら、バンプ35の高さにばらつきがあり、ウェハ側も必ずしも完全に平坦ではないことから、そのような各バンプ間の高さのばらつきには対応できないため、接触抵抗が不安定になるという問題がある。

また、プリント配線板の導体パターンや半導体製品などの電気的検査を行うのに適するコンタクトプローブに用いられる導電性接触ユニットには、導電性針状体を簡状のホルダ内に軸線方向に出没自在に支持しかつ突出方向に抜け止めし、導電性針状体を圧縮コイルばねにより突出方向に弾発付勢するようにしたものがある。そのような導電性接触ユニットにあっては、導電性針状体の突出方向先端を検査対象に弾発的に当接させて、電気信号を検査対象と外部回路との間で伝達するようにしている。

しかしながら、圧縮コイルばねに電気が流れる場合には、その巻き数の2乗でインダクタンスが増加する。そのため、コンタクトプローブに流れる電気信号が高周波信号(例えば数十MHz~数GHz)である場合には、コイル状の導体に高周波信号が流れることになり、インダクタンス及び抵抗が増大し、検出信号に電気特性の劣化が生じるという問題がある。

発明の開示

上記課題を解決するため、本発明の主な目的は、構造が簡単で、接触子を高 密度で配置するのに適する導電性接触ユニットシステムを提供することにある。

本発明の第2の目的は、構造が簡単で、経済的に製造可能な導電性接触ユニットシステムを提供することにある。

本発明の第3の目的は、電気的特性が良好な導電性接触ユニットシステムを 提供することにある。 本発明のこのような、或いは他の目的は、導電性接触ユニットシステムであって、第1及び第2の面を有する基板と、前記第2の面にて終息する端部を有する内部導体と、前記内部導体の前記端部を内部で露出させるように前記第2の面に設けられた支持孔と、前記支持孔内に受容され、前記内部導体の前記露出端部と電気的に接触する内端と、前記支持孔から出没自在に突出し、被接触体に接触するべく適合された外端とを有する接触子と、前記接触子を弾発的に支持する付勢手段とを有することを特徴とする導電性接触ユニットシステムを提供することににより達成される。

したがって、弾発付勢手段の一部を基板の内部回路と電気的に接続することを、コネクタなどを用いずに支持孔によりガイドして行うことができ、低抵抗化を阻害する信号伝送経路中の接触部を無くして、低抵抗化を容易に行うことができる。また、全体的な構成が単純化され、製造コストが低減される。特に、組み立て、並びに修理及び保守作業が容易となる。中継基板を用いたり、適宜基板を適合させることにより、接触ユニットを異なる用途に簡単に適合させることができる。通常、前記基板が内部回路を備えている。

本発明の好適実施例によれば、前記接触子が、前記支持孔内に受容された基端を有する導電性コイル部材を含み、導電性コイル部材が前記付勢手段をなすべく所要の弾性を有する。この場合、接触子を基板の内部導体に直接接続することができ、信号伝送路の抵抗値を容易に低下させることができる。例えば、前記導電性コイル部材の前記基端が、密巻き部を有することにより、内部導体の露出部分に設けられた凹部内にしっかりと嵌め込んだり、内部導体の露出部分に強く押し付けたりすることができる。電気的及び機械的に良好な接続状態を実現するために、前記コイル部材の前記基端が、前記内部導体に電気的に接続された前記前記支持孔の部分にはんだ接続されているのが特に好ましい。

各接触ユニットの接触子の突出長を正確に制御するために、前記コイル部材が、予圧縮状態で前記支持孔内に保持された粗巻き部を有するものであってよ

い。通常、接触ユニットシステムは、多数の点を同時に検査し得るように、互いに近接配置された多数の接触子を有する。前記コイル部材の前記粗巻き部が大ピッチ部及び小ピッチ部を有するものであれば、コイル部材が多少変形すると、小ピッチ部の隣接するコイル素線が互いに接触し、電気信号は、コイル素線に沿って螺旋状に伝達される代わりに、直線的に軸線方向に伝達されるようになる。コイル部材の外端も、信号伝送路のインダクタンスを同様に低減するために、密巻き部を有するものであってよい。

本発明の別の好適実施例によれば、前記接触子が、前記支持孔内に摺動可能に受容された針状体からなり、前記付勢手段が、前記支持孔の底部と、前記接触子に設けられた環状肩部との間に配置された圧縮コイルばねからなる。この実施例は、接触子のためのストロークを容易に比較的大きくとることができ、プリント基板や半導体素子などの比較的大きな部品をアクセスするのに適する。

少なくとも、前記接触子の先端と検査対象との間の接触の結果、前記圧縮コイルばねが圧縮変形したときには、前記接触子の基端と電気的に接続するべき密巻き部をなす基端部を、前記圧縮コイルばねが有するものであってよい。そこで、電気信号は、コイルばねの密巻き部を介して、接触子の先端から内部導体に流れることができ、螺旋形の経路ではなく、直線的な経路を介して流れることができる。そのため、信号伝送路の抵抗及びインダクタンスを極小化することができる。このことは、前記密巻き部の隣接するコイル素線同士が、はんだ又はろう材により結合されている場合に特に顕著である。

コイル部材と接触子との間の良好な接触を確保し、組み立ての際、或いはそれまでの間一体的なユニットとして取り扱い得るように、前記接触子に、前記 圧縮コイルばねの先端部に弾発的に嵌入するべきカラー部が、前記環状肩部に 隣接して設けられているものであって良い。

前記支持孔は、前記内部導体の前記露出端部に設けられた凹部によって画定 されているものであって良い。アセンブリは、前記基板の前記第2の面に載置 された絶縁板を更に有し、前記支持孔が、前記内部導体の前記露出端部及びそれに軸線方向に整合するように前記絶縁板に設けられた貫通孔の内周面により画定されるものであって良い。

前記絶縁板に設けられた前記貫通孔は、前記基板から離反する側の端部に小径部を有し、該小径部が、前記接触子の前記支持孔からの突出長さを規制するための保持手段を構成するものであって良い。或いは、アセンブリは、前記絶縁板の、前記基板から離反する側の面に載置された保持板を更に有し、前記保持板が、前記絶縁板の前記貫通孔に整合し、前記絶縁板の前記貫通孔よりも小径の貫通孔を有し、それによって前記接触子の前記支持孔からの突出長さを規制するための保持手段を構成するものであって良い。このようにして、接触子の支持孔からの突出長さを制御し、多数の接触子が互いに密集して配置され、多数の点を同時に検査する場合でも、正確かつ安定した接触を実現することができる。これは特に、検査される多数の点が正確に1つの面上になく、多少高さにばらつきがある場合に有用である。

図面の簡単な説明

本発明の他の特徴及び利点は、添付図面を参照して以下に示す。

図1は、本発明の第1実施例として構成されたウェハテスト用の接触ユニットを示す部分側面図である。

図2は、図1の要部拡大側断面図である。

図3は、中継基板を用いた本発明の第2の実施例を示す図2に対応する図である。

図4は、支持孔の一部を画定するために絶縁板を用いた本発明の第3の実施 例を示す図1に対応する図である。

図5は、図4の要部拡大側面図である。

図6は、中継基板及び絶縁板の両者を用いた本発明の第4の実施例を示す、 図1に対応する図である。

- 図7は、本発明に基づく第5の実施例を示す図2と同様の図である。
- 図8は、本発明に基づく第6の実施例を示す図2と同様の図である。
- 図9は、本発明に基づく第7の実施例を示す図2と同様の図である。
- 図10は、本発明に基づく第8の実施例を示す図2と同様の図である。
- 図11は、本発明に基づく第9の実施例を示す図2と同様の図である。
- 図12は、針状の接触子と、それを弾発的に支持する別体の圧縮コイルばねを用いた、本発明に基づく第10の実施例を示す縦断面図である。
- 図13は、図12に示された導電性接触子の検査状態を示す図12に対応する図である。
 - 図14は、本発明に基づく第11の実施例を示す要部断面図である。
 - 図15は、本発明に基づく第12の実施例を示す図12に対応する図である。
 - 図16及び17は、従来の検査ユニットを単純化して示す側面図である。

発明を実施するための最良の形態

図1は、本発明が適用されたウェハテスト用のプローブカード1を示す部分側面図である。図1において、検査対象たる被接触体としてのウェハ2に、基板としてのロードボード3が対峙しており、そのロードボード3の外面(ウェハ2に対峙する裏面)に所定数の導電性接触子4が設けられている。ウェハテスト時には、ロードボード3を図示されない駆動装置にてウェハ2側に所定量移動させて、各接触子4をウェハ2に接触させる。

上記プロープカード1の構造を図2の要部拡大側断面図を参照して以下に説明する。このロードボード3は、良好な電気特性を発揮させるために、複数のグラウンド層5などを厚さ方向に間隔をあけて積層した多層基板からなり、各グラウンド層5を適宜迂回するように厚さ方向に引き回されるように形成された電気回路の一部としての内部導体6を有する。

ロードボード3のウェーハに対向する側の、内部導体6の露出部分6aには、 ウェーハに向けて開口する支持孔7として、そのまま機能するべき凹部6bが 形成されている。すなわち、支持孔7の内周面及び底面は内部導体6の一部をなす材料により形成されている。この支持孔7内に、導電性コイルばね状体からなる接触子4の一部が没入状態に組み込まれ、かつ固着手段として例えば半田付けされており、内部導体6と接触子4とが電気的及び機械的に接続されている。

本図示例では、上記接触子4の一部がコイルの密着巻き状態に形成されており、その密着巻き部分が支持孔7内に受容され、残余の粗巻き部分が支持孔7から突出している。このように接触子4をコイルばね状にしたことから、円筒状ホルダ内によって、真直な針状部材をなす接触子を保持するようにした従来形式のコンタクトプロープ構造のものに対して各接触子間を狭めて配設可能である。したがって、複数の接触子4を配設する構造における狭ピッチ化を容易に行うことができ、かつ粗巻き部の巻き数を調節して突出方向高さを1mm以下など低くすることにより、インダクタンスを下げることができ、十分なたわみ代を確保しつつインダクタンスの悪化を好適に防止することができると共に、低抵抗化による電気特性の優れた検査を行うことができる。

上記図示例では単純なロードボード3に接触子4を設けた例を示したが、図3に示されるようにロードボード3の、ウェーハ2に対向する面に中継基板8を載置した構造に適用することもできる。この第2の実施の形態の場合には、中継基板8に、ロードボード3の内部導体6と同様の中継内部導体9をその厚さ方向に貫通状態に設け、各中継内部導体9は、例えば半田ボールやピンを用いて、対応するロードボード3の内部導体6に接続され、内部導体6の凹部6aと同様の凹部9bを、中継内部導体9の露出部分9aに設け、それによって、検査対象に向けて開かれた支持孔7を画定している。

そして、上記第1の実施の形態と同様に支持孔7により、その孔内に接触子4の密着巻き部分を没入状態にして例えば半田付けにて固着し、接触子4を支持する。この場合には、ロードボード3に於ける、ウェーハ2に対向する内部

導体6の酵出部分6aの配置を変えることが難しく、これら露出部分6aのピッチを小さくするのが困難な場合でも、ロードボード3の内部導体6の配線パターンの制約を強く受けることなく、中継基板8の中継内部導体9の配設を自由に設定できるため、最終的に中継基板8の外面に配設されることになる接触子4のピッチを狭くすることができる。したがって、ロードボード3自体を狭ピッチ化に対応させて作る際の困難性を軽減することができる。その他、上記と同様の効果を奏する。

次に、図4及び5に本発明に基づく第3の実施の形態を示す。なお、前記各 図示例と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。この 例では、ロードボード3に合成樹脂などからなる絶縁板11を載置しており、 内部導体6には前記したような凹部を設けず、各支持孔7は、絶縁板11に設 けられた貫通孔12及び、底面を画定するべき、内部導体6の平坦な露出部分 6 a を組み合わせることにより構成されている。

なお、内部導体6の露出部分6 aが、支持孔7の底面に相当する部分をなすように、絶縁板11はロードボード3に整合されている。その後、接触子4の密着巻き部分を対応する支持孔7に挿入し、内部導体6の露出部分6 aに半田付けにて固着される。これは、絶縁板11とロードボード3とをも一体化する。また、黄通孔12に導電体によりスルーホールメッキを施すことにより、接触子4を貫通孔12に半田付けで固着することができ、ロードボード3と、絶縁板11と、接触子4との間の固着性を向上し得る。

この具体例では、単純なロードボードに絶縁板11を積層状態に載置して構成することができ、従来資産の活用を図ることができる。

また、図6に、図4及び5の図示例のものに中継基板8を設けた第4の実施の形態を示す。この場合も、前記各図示例と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。この場合には、前記図3と同様にロードボード3に中継基板8を載置し、更に、その中継基板8に絶縁板11を積層状態に載

置している。この場合にも、上記と同様の効果を奏し得る。

次に、図7に本発明に基づく第5の実施の形態を示す。なお、前記各図示例 と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。

この第5の実施の形態では、ウェーハ2に対向するロードボード3の面の側に、絶縁板11が積層状態に載置されており、その絶縁板11に貫通孔13が設けられている。その貫通孔13内に内部導体6の露出部分6aが臨むように絶縁板11が、ロードボード3に対して取り付けられている。

貫通孔13には、導電性コイルばね状の接触子14の一部に形成された粗巻き部分14aが受容されている。その粗巻き部分14aよりも小径の密着巻き部分14bが粗巻き部分14aと同軸的に形成されており、その密着巻き部分14bが、絶縁板11の外方に突出している。また、貫通孔13の図における下側の出口部分には、密着巻き部分14bを挿通可能であるが粗巻き部分14aを抜け止めする大きさの抜け止め手段としての半径方向内向き段部13aが形成されている。このように、本実施例によれば、ウェーハ2に向けて開かれた支持孔7が、絶縁板11の貫通孔13及び内部導体6の平坦な露出部分6aを組み合わせることにより構成されている。

そして、接触子14の粗巻き部分14aの没入端が、内部導体6の貫通孔1 3内に臨んでいる露出部分6a部に当接し、粗巻き部分14aと密着巻き部分 14bとの間の肩部が、半径方向内向き段部13aに衝当して、貫通孔13内 に所定の圧縮状態に粗巻き部分14aが保持されるようになっている。

この図示例では、上記したように粗巻き部分14aが所定量軸線方向に圧縮された状態に設けられていることから、密着巻き部分14bが被接触体に対して、接触当初からある程度の接触圧をもって接触させることができ、安定した接触抵抗を得ることができる。また、粗巻き部分14a全体が支持孔7内にあり、密着巻き部分14bのみが支持孔7から突出することから、接触子14の突出方向高さを好適に揃えることができ、接触子14と、ウェーハ等の検査対

象とを、高精度に互いに接触させることができる。さらに、アセンブリが、容易に各部分に分解可能であることから、交換及び修理が簡単となる。組み立てに際して、貫通孔13内に接触子14を落とし込むように挿入しておき、その後、接触子14の粗巻き部分14aのばね力に抗して、ロードポード3と絶縁板11とを重ね合わせて積層状態にして組み付けて、固定することができる。接触子14の基端部を確実に固定するためにはんだが用いてもよいが、粗巻き部分14aの弾性が、接触子14の基端部と内部導体6との間の所要の接触状態を達成するのに十分であれば、はんだを用いないこともできる。

また、図8に、本発明に基づく第6の実施の形態を示す。この図8においても前記各図示例と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。特に図7に示された実施例に類似する、この第6の実施の形態のものでは、接触子15に、支持孔7より外方に突出する密着巻き部分15aと、支持孔7内に受容される粗巻き部分15bとに加えて、さらに粗巻き部分15bに隣接して、粗巻き部分15bの内端側に、固定用密着巻き部分15cを連続して形成している。

ロードボード3の内部導体6の露出部分6aには、第1実施例と同様の凹部6bが設けられ、その凹部6b内に接触子15の固定用密着巻き部分15cが没入状態に組み込まれ、かつ例えば半田付けされて、内部導体6と接触子4とが電気的及び機械的に接続されている。

この図示例では、接触子15と内部導体6との電気的接続がはんだによるものであるから、極めて安定しかつ接触抵抗の小さな接続状態となる。そして、粗巻き部分15aが所定量軸線方向に圧縮された状態に支持孔7内に支持されており、密着巻き部分15bが被接触体に対して、接触当初からある程度の接触圧をもって接触させることができ、安定した接触抵抗を得ることができる。また、外側の密着巻き部分15bよりも大径の粗巻き部分15a及び内側の密着巻き部分15cが支持孔7内に保持され、異なる径を有する部分間に設けら

れた環状肩部が、絶縁板11の貫通孔13に設けられた段部13aに係合して、 外側の密着巻き部分15bが支持孔7から突出するようになるため、接触子1 5の突出方向高さを好適に揃えることができ、高精度に接触させることができ る。

また、図9に本発明に基づく第7の実施の形態を示す。この図9においても、上記実施例と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。本実施の形態では、図に示されるように、絶縁板11の外面(接触子14の密着巻き部分14bの突出側の面)に、接触子14が対応する支持孔7から突出するのを制限するための手段としての絶縁体からなる保持板16が積層状態に取り付けられている。保持板16には、図7において貫通孔13の出口に設けた半径方向内向き段部13aの代わりに、密着巻き部分14bを挿通可能にするが大径の粗巻き部分14aを抜け止め可能な大きさの開口16aが設けられている。

そして、保持板16により抜け止めされた粗巻き部分14 a は、図7の図示例と同様に所定量軸線方向に圧縮された状態に貫通孔13内に支持されていることから、密着巻き部分14 b を被接触体に対して、接触当初からある程度の接触圧をもって接触させることができ、安定した接触抵抗を得ることができると共に、上記圧縮状態により初期荷重があることから、接触子14の突出方向高さを好適に揃えることができ、検査対象に対して高精度に接触させることができる。

また、図10に本発明に基づく第8の実施の形態を示す。この図10においても、図9と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。本実施の形態では、図に示されるように、絶縁板11に保持板16を積層して設けた構造については図9のものと同様であり、接触子15の粗巻き部分15 aに連続して形成した固定用密着巻き部分15cを内部導体6の支持孔7内に没入し、半田付けして固着した構造については図8のものと同様である。

この実施の形態では、図8のものと同様に接触子15と内部導体6との電気的接続が極めて安定しかつ接触抵抗の小さな接続状態となると共に、粗巻き部分15aが所定量軸線方向に圧縮された状態に支持孔7内に支持されており、密着巻き部分15bが被接触体に対して、接触当初からある程度の接触圧をもって接触させることができ、安定した接触抵抗を得ることができると共に、初期弾性荷重が、支持孔7内に受容された接触子15の部分を圧縮することにより得られることから、接触子15の突出方向高さを好適に揃えることができ、高精度に接触させることができる。

また、図11に本発明に基づく第9の実施の形態を示す。この図11においても、図10と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。本実施の形態では、図に示されるように、絶縁板11に保持板16を積層して設け、接触子17の固定用密着巻き部分17cを内部導体6の露出部分6aに設けられた凹部6b内に没入し、半田付けして固着した構造については図9のものと同様である。

この実施の形態では、接触子17の粗巻き部分を比較的大きいピッチにて粗巻きした大ピッチ部17aと、その大ピッチ部17aよりも小さいピッチにて粗巻きした小ピッチ部17dとにより構成している。このようにして、接触子17をウェハ2に接触させた際に、軸線方向に圧縮されて、小ピッチ部17dの各巻線間を密着させることができ、検査や測定時における接触子17のインダクタンス及び抵抗を低くすることができる。

なお、図11では2段ピッチ構造の接触子17を支持する構造を図10のものについて示したが、図7~9の各構造のものに対しても適用可能である。さらに、絶縁板11を用いていない図1~6の各構造のものに対しても適用可能である。後者の場合、接触子4の外方に突出している粗巻き部のピッチを2段階にすれば良い。

なお、各接触子のコイルエンドの形状については無研削のものを示したが、

コイル軸線に直交する平坦面形状に研削しても良い。このようにすることにより、例えば固定用密着巻き部分を支持孔に挿入した場合に、支持孔の底面に研削平坦軸線方向面が当接して、支持孔に対して略垂直に立設した状態にすることができるため、接触子を対応する支持孔7へ挿入する組み付け作業を容易に行い得る効果を奏する。また、密着巻き部分のコイルエンドを研削平坦面形状にすることにより、被接触体に対して容易に面接触させることができると共に、接触子に対して曲げモーメントが加わるのを防止できる。このような2つのファクターも、内部導体と接触子との間の接触抵抗を低減するのに貢献することができる。

また、本発明の導電性接触子構造は、ウェハテスト用プローブカードに用いるばかりでなく、半導体素子用のソケットやコネクタにも適用し得るものである。

図12は、本発明が適用された導電性接触子21の模式的縦断面図であり、 これはここに用いることもできるが、通常は複数の被接触箇所を設けられてい る検査対象に対して多点同時検査を行うように多数配列した状態で用いられる。

本導電性接触子21は、支持孔28が、絶縁性支持基板22を、その厚さ方向に貫通する貫通孔23によって画定し、その貫通孔23内に導電性針状体24を同軸的に受容し、その導電性針状体24を圧縮コイルばね25により支持孔28から外方に突出させる方向に弾発付勢するようにして構成されている。支持基板22の図における上面には、電気信号を伝達するための中継基板29が積層状態に固着されており、その中継基板29内には、その厚さ方向に電気信号を通すための内部導体26が一体的に設けられている。中継基板29はロードボードからなるものであっても良い。

このようにして設けた中継基板29に例えば検査回路基板を積層して用いることにより、異なる被検査対象の種々の配線パターンや端子配置にそれぞれ対応させた中継基板を用意すれば、被接触箇所の配置パターンが異なる種々のも

のに対応可能になる。

導電性針状体24は、被検査対象に接触させる頭部24aと、頭部24aの 没入方向端側に設けられた大径部24bと、大径部24bから頭部24aとは 相反する後端に至るまで延出する軸部24cとを同軸的に有して形成されてい る。また、支持孔28により、導電性針状体24の大径部24bと、軸部24 bに同軸的に巻回された圧縮コイルばね25とが受容されているが、その上記 中継基板29とは相反する側には、頭部24aを軸線方向に出没自在に支持す る小径部23aが形成されており、その支持孔23の小径部23aとの境界で ある段部に大径部24bが衝当して、導電性針状体24が突出方向に対して抜 け止めされている。なお、本図示例では頭部24aの突出端側を先鋭に形成し ているが、頭部24aの突出端側の形状にあっては、被接触体の形状に応じて 種々の形状であって良く、例えば半田ボールに接触させる場合には先鋭にせず に平坦面に形成する。

上記したように軸部24cに巻回された圧縮コイルばね25は、大径部24 bと中継基板29との間に初期荷重として圧縮された状態で組み付けられている。本図示例では、軸部24cの大径部24b近傍部分には、圧縮コイルばね25の対応するコイル端部が弾発的に巻き付き得るように、圧縮コイルばね25の内径よりも若干拡径されたカラー部24dが形成されており、導電性針状体24を支持孔23内に挿入する前及びその間に導電性針状体24と圧縮コイルばね25とを弾発的に組み付けた一体的なユニットとして取り扱うことができ、組み付けを容易にしている。なお、圧縮コイルばね25のカラー部24dに対する接合は、巻き付きだけに限るものではなく、半田付けしても良く、あるいは単に挿入程度のはめ合いでも接触圧がかかるので可能である。

また、圧縮コイルばね25には、導電性針状体24の没入方向側である中継 基板29側に、自然状態で密着巻きにした密着巻き部25aが、図12の待機 状態で軸部24cの図の上側である延出方向端部に軸線方向に対して若干重な り合う所まで設けられている。このようにして形成された圧縮コイルばね25 は、その一方のコイル端部(図の下側)を導電性針状体24の軸部24cの大 径部24b近傍部分に固設され、他方の密着巻き部25aのコイル端(図の上 側)を、中継基板29の内部導体26の、支持孔28内に臨む露出部分26a に設けられた凹部26b内に没入させて、その底面に衝当させている。

なお、導電性接触子24及び圧縮コイルばね25を、金メッキあるいは同等の表面処理を行う場合があるが、電気信号に悪影響を及ぼさない電気特性の良い材質のものを用いることにより、表面処理を行わずに、むく材のままにすることができる。また、圧縮コイルばね25の伸縮運動が円滑に行われるように、軸部24cの外径よりも圧縮コイルばね25の内径が若干大きくされている。

このようにして構成された導電性接触子21により検査を行う場合には、支持基板22を被検査体27側に下げて、図13に示されるように、頭部24aの先鋭端を被接触体としてのパッド27aに衝当させ、かつ圧縮コイルばね25を圧縮変形させて、パッド27a表面の酸化膜を突き破ることができる程度の荷重をもって導電性針状体24をパッド27aに接触させる。

検査状態における電気信号は、図13の矢印Iに示されるように、パッド27aから導電性針状体24を通り、圧縮コイルばね25を介して内部導体26aに伝達される。このとき、圧縮コイルばね25の内径が軸部24cより若干拡径されていることから、圧縮変形により圧縮コイルばね25は支持孔23内にて蛇行するようになり、密着巻き部25aの内局部が軸部24cの外周面に接触する部分が生じる。

したがって、導電性針状体24から圧縮コイルばね25に伝達される電気信号は、上記したように密着巻き部25aの接触部になり得ると共に、密着巻き部25aでは図13に示されるように、螺旋形の経路ではなく、圧縮コイルばね25の軸線方向に沿って直線的に電気信号が流れ得ることから、粗巻き部にコイル状に電気信号が流れることによるインダクタンス及び抵抗の増大が生じ

ない。

なお、図12の待機状態において、図示例では軸部24cの延出方向端部が密着巻き部25a内に若干臨む程度にされているが、両者を軸線方向について互いに顕著に重なり合うようにしても良い。また、待機状態において、何ら重なり合わないようであっても良い。いずれにしても、導電性針状体24がパッド27aに当接して少しでも没入状態になったら、軸部24cが密着巻き部25aに接触可能になり、被検査体側の凹凸の違いにより、各導電性接触子21年に圧縮コイルばね25の圧縮変形量の大小が生じても、常に密着巻き部25aに接触可能であれば良い。

また、図14に示されるように、圧縮コイルばね25の密着巻き部25aの外周面に半田などによる導電膜30を一体的に形成しても良い。このようにすることにより、密着巻き部25aを擬似的なパイプとなり、より一層電気的に安定化し得る。しかしながら、本発明の最も広い概念によれば、密着巻き部25aを用いるのは好ましいことではあるが、必須ではない。用途によっては、密着巻き部25aを廃止しても、それ程性能を低下させずに済む場合もある。

前記図示例では内部導体26の支持孔23に臨む露出部分26aに、密着巻き部25aのコイル端部を受容する凹部26bを設けたが、図15に示されるように、内部導体26aの支持孔23に臨む面を、中継基板29の絶縁板22に対する接合面と同一面に形成しても良い。なお、図15では、前記図示例と同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。

また、前記図示例及び図15の図示例共、内部導体26と密着巻き部25a とを半田付けにより互いに接合しても良く、その場合には、電気的安定性をよ り一層向上することができる。また、前記図示例では圧縮コイルばね25のコ イル端形状を研削仕上げにしたが、特に、コイル径が極めて小さい場合には、 無研削であって良い。

請求の範囲

1. 導電性接触ユニットシステムであって、

第1及び第2の面を有する基板と、

前記第2の面にて終息する端部を有する内部導体と、

前記内部導体の前記端部を内部で露出させるように前記第2の面に設けられた支持孔と、

前記支持孔内に受容され、前記内部導体の前記露出端部と電気的に接触する内端と、前記支持孔から出没自在に突出し、被接触体に接触するべく適合された外端とを有する接触子と、

前記接触子を弾発的に支持する付勢手段とを有することを特徴とする導電性接触ユニットシステム。

- 2. 前記基板が内部回路を備えていることを特徴とする請求項1に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 3. 前記接触子が、前記支持孔内に受容された基端を有する導電性コイル部材を含み、導電性コイル部材が前記付勢手段をなすべく所要の弾性を有することを特徴とする請求項1に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 4. 前記導電性コイル部材の前記基端が、密巻き部を有することを特徴とする請求項3に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 5. 前記コイル部材の前記基端が、前記内部導体に電気的に接続された前記前 記支持孔の部分にはんだ接続されていることを特徴とする請求項3に記載の導 電性接触ユニットシステム。

- 6. 前記コイル部材が、予圧縮状態で前記支持孔内に保持された粗巻き部を有することを特徴とする請求項3に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 7. 前記コイル部材の前記粗巻き部が大ピッチ部及び小ピッチ部を有すること を特徴とする請求項6に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 8. 前記コイル部材が、前記支持孔から突出する密巻き部を有することを特徴とする請求項6に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 9. 前記接触子が、前記支持孔内に摺動可能に受容された針状体からなり、前記付勢手段が、前記支持孔の底部と、前記接触子に設けられた環状肩部との間に配置された圧縮コイルばねからなることを特徴とする請求項1に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 10.少なくとも、前記接触子の先端と検査対象との間の接触の結果、前記圧縮コイルばねが圧縮変形したときには、前記接触子の基端と電気的に接続するべき密巻き部をなす基端部を、前記圧縮コイルばねが有することを特徴とする請求項9に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 11. 前記密着巻き部の隣接するコイル素線同士が、はんだ又はろう材により結合されていることを特徴とする請求項10に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 12. 前記圧縮コイルばねの先端部に弾発的に嵌入するべきカラー部が、前記接触子の前記環状肩部に隣接して設けられていることを特徴とする請求項9に記載の導電性接触ユニットシステム。

- 13. 前記支持孔が、前記内部導体の前記露出端部に設けられた凹部によって画定されていることを特徴とする請求項1に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 14. 前記基板の前記第2の面に載置された絶縁板を更に有し、前記支持孔が、前記内部導体の前記露出端部及びそれに軸線方向に整合するように前記絶縁板に設けられた貫通孔の内周面により画定されることを特徴とする請求項1に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 15. 前記絶縁板に設けられた前記貫通孔が、前記基板から離反する側の端部に小径部を有し、該小径部が、前記接触子の前記支持孔からの突出長さを規制するための保持手段を構成することを特徴とする請求項14に記載の導電性接触ユニットシステム。
- 16. 前記絶縁板の、前記基板から離反する側の面に載置された保持板を更に有し、前記保持板が、前記絶縁板の前記貫通孔に整合し、前記絶縁板の前記貫通孔よりも小径の貫通孔を有し、それによって前記接触子の前記支持孔からの 空出長さを規制するための保持手段を構成することを特徴とする請求項14に記載の導電性接触ユニットシステム。

Fig. 1

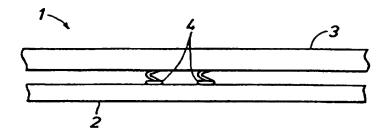
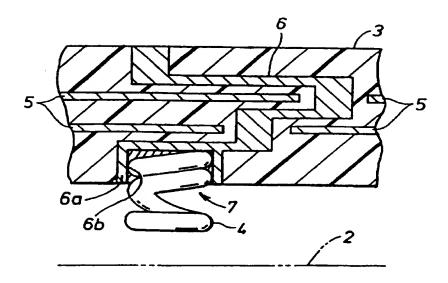
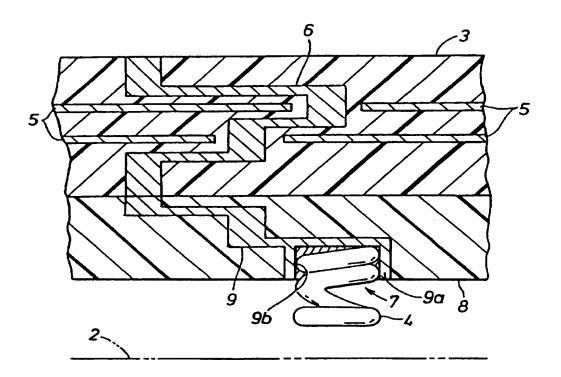


Fig. 2



. 2/13

Fig. 3



PCT/JP97/01237

Fig.4

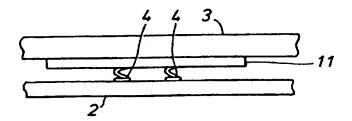


Fig.5

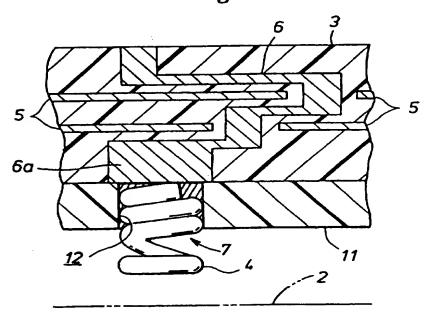
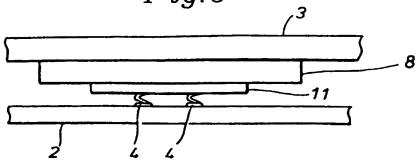


Fig.6



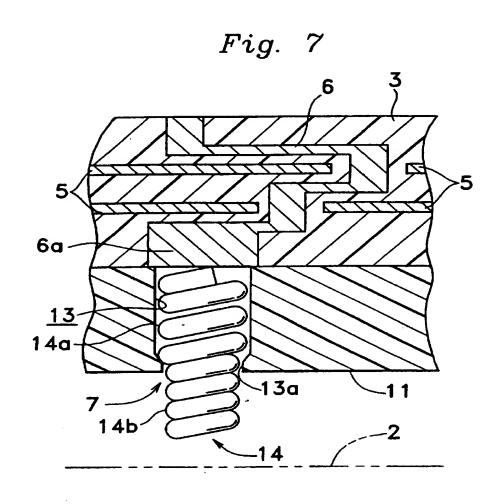


Fig. 8

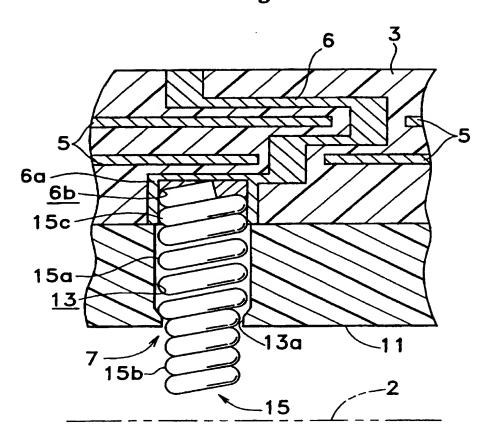


Fig. 9

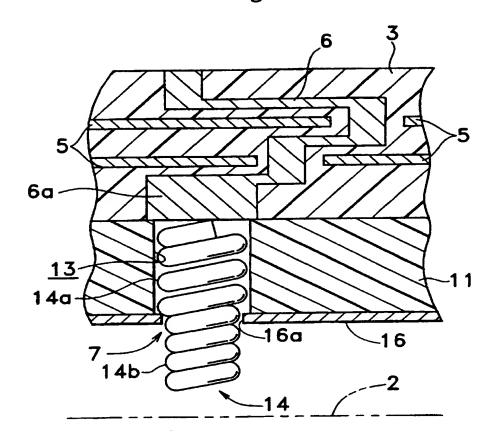
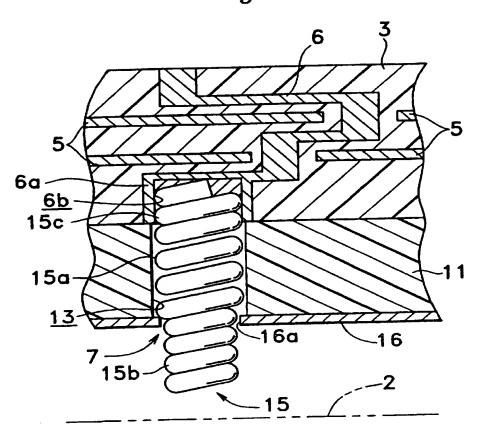
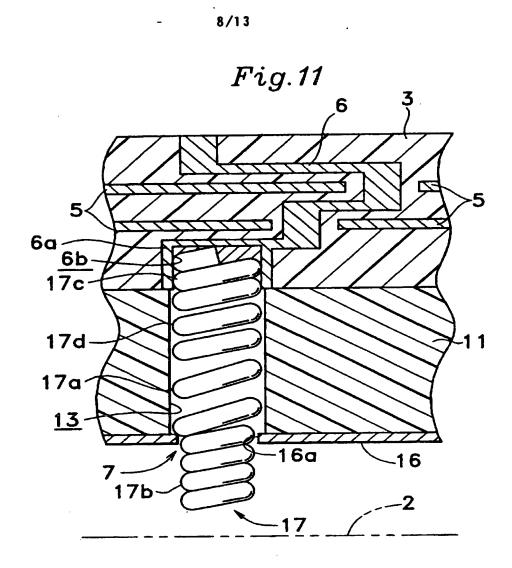
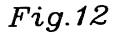


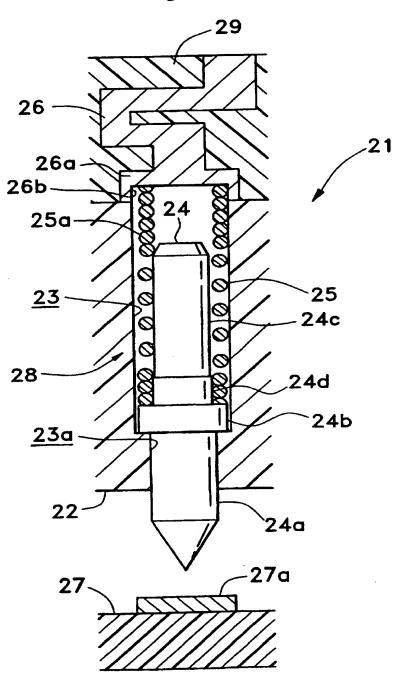
Fig.10



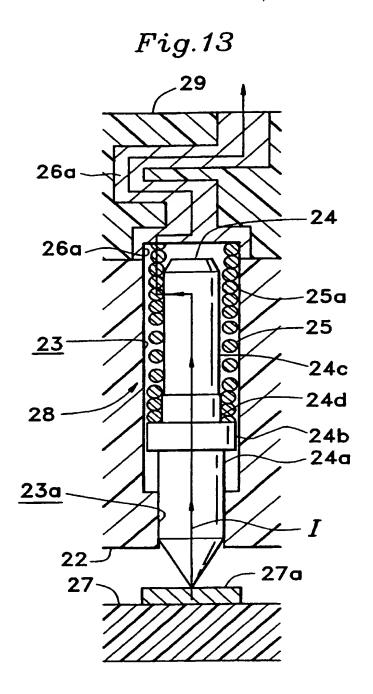


WO 97/39361 PCT/JP97/01237



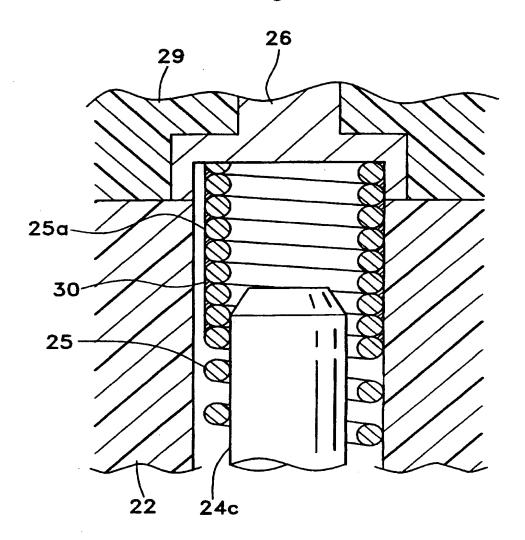


WO 97/39361 PCT/JP97/01237

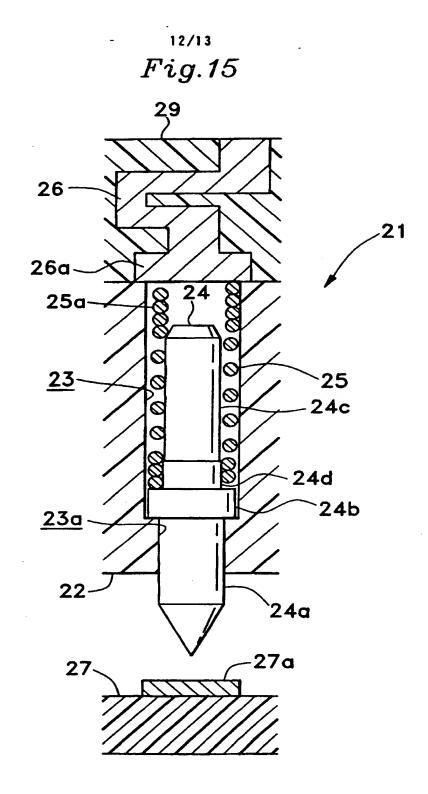


PCT/JP97/01237

Fig.14



PCT/JP97/01237



*Fig.*16

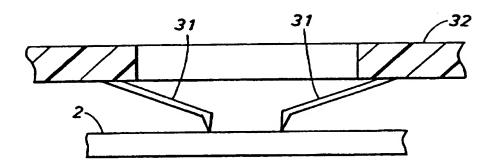
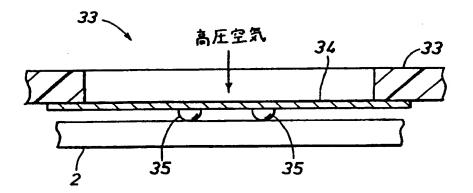


Fig.17



International application No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

Wall soft to assribbe gailing bas small

Japanese Patent Office

Facestraile No.

(76 .70 .21) Teef ,21 YLUT (76 .70 .80) 7991 (8 YIUU Date of mentions of the international search report Date of the actual completion of the international asserb documents published prior to the international filling date but later then the priority date chained "A" document member of the same patent family decement of particular relevance; the claimed investion cannot be constitued in white one or some other step when the document is constitued on its one or more other step when the document is consisted on the section of the section at referring to an oral disclosure, was, exhibition or other -Oshecks to extend the publication date of mother classics or other crist to extend the publication date of mother classics or other appears which has a property of the publication of t step when the document is taken alone to know an investive considered movel or cannot be considered to know an investive considered to know an investive stab gailf3 lesoiteanntei edt reffa to go bedeildery bud sase to be of particular relevances document defining the greeces state of the art which is not counidered later decreasest published effer the insteaminond filing date or priority decreases published effer the application but cleat to understand the principle or theory underlying the investion Special categories of cited documents: Y Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. October 21, 1988 (21. 10. 88) (Family: none) rfq.), (Laid-open No. 161366/1988) (NHK Spring Co., Utility Model Application No. 54286/1987 annexed to the written application of Japanese OI '6 'I Microfilm of the specification and drawings JP, 63-257239, A (Hitachi, Ltd.), October 25, 1988 (25. 10. 88) (Family: none) E 'T X (Family: none) Par. Nos. (0002) to (0007); Fig. 5 March 18, 1994 (18, 03, 94), , (.b31 7' 6' TS JP, 6-74972, A (Shinko Electric Industries Co., Y Movember 20, 1992 (20. 11. 92) (Family: none) (Laid-open No. 127581/1992) (NEC Yamagata Ltd.), Utility Model Application No. 5000/1991 sunexed to the written application of Japanese CD-EOM of the specification and drawings 9T - T Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Electronic data base consulted during the international scarch (name of data base and, where practicable, scarch terms used) Toroku Jitsuyo Shinan koho 1994 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997 Kopo 1996 - 1997 Titsuyo Shinan Toroku bedrasse abbil adt at babulast are atsamuach di IDF: CTe GO1R1/06, HO1L21/66 Misinum documentation searched (classification system followed by classification symbols) FIELDS SEARCHED Off has acidentiassed classified of to (Off) acidentiassed fearthsented at gainmook IDF' CJe COIBI\00 CLASSIFICATION OF SUBPECT MATTER PCT/JP97/01237

Telephone No.

ssoillo basisodiuA

台樂室調項国

図版中観音 PCT/1P97/01237

	(異態な代の限制) 古事者代表等 中報直接 「OII-I858-80 安集協定	先了成功五株店 (G【入A21) 行務例 001号書頭 号 6 書 4 目下三額社業及田力干	*				
46.7	10.0 a 出版表の音楽主解期間	日立し 7.6 .70	工 表 / 金剛 層面 80				
野村文献東の神祇 神経ケベの地文道 のよるれる。 以Iのから地文道 コか合語る名が表	施文式れる表公司登の日の 6 表公司費目表別却又日職出獨国「T」 、〉なおすのもる千貫系と開出 のもる中限形式な式の課題の創 差、丁で名す強文る名の返開司等「X」 だおさいな社会を数に又独談後の だっての方 では、アンターでは、、 では、 は、 では、 では、 では、 では、 では、	ト示金部水帯技術機一、〉なわり角文さんの されたち寒公司券以日園出瀬園、社されむり 計鉄の様文の幼却又権文さ十38数字差到3周 さ十限15コム式さす立義3由野な収砂の幼む (すけ9由 権文さす返告39表集、民勢、完闘る 園出さなう義業の野生の訴決事へな、少前日	 公園文訳[8 * 金間 当時 [A] (なる) (地文記) (主幹夫婦 [J] (ラノき日 (ラノき日 (ラノき日 (コ) 				
.原名李照。	現る十部コーリミヤトインやと	・6ペラホ古華形は無文さこ	区職の戦争				
7 '6 'I	(掛金天)	将表工法事法律) A ,57647-8 (18, 031, 1994 (18, 03, 94) 2回 ,[7000] ~ [2000] (コホーリミャで)					
9 I — I	東平開公園出春受茶港用美国本日) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	その002~8. 気平臓出着型素液用美国本日 時限式はさけ添ご普遍の(長182721~1 1. RII.02 (払金元券及割本日祭山) (Jなーじミマで)	· V				
る十三郎 名 小三郎 名 小三郎 名 小三郎 日本 公園 連 の本質	示表の預識さ十些関のチ、打き	くるす薬師な液蓋の精一な反。 お焼丈用(F	○補文配IE キーリヒそ女				
		海太されらの数 4	C. 開連十名				
○ 3 されま合いではき金帽で体表の代以体養別小量 辛 3 6 6 1 - 3 2 6 1 第公案連用実置本日 辛 7 6 6 1 - 1 7 6 1 第公案連用実配本日 辛 7 6 6 1 - 3 6 6 1 第公案運用実置本日 辛 7 6 6 1 - 3 6 6 1 第公案運用実置本日 (個用立し用売出金牌、非本のスーンセーマ)スーンモーマモ書立し用地で金剛適固							
B. 随意を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl* GOIR1/06 , Int. Cl* HOIL21/66							
		全分野の分類(国際特許分類(I PC)) 1. C 1					

株式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1992年7月)